

# 公司概況資料表

以下資料由鐳洋科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

## 認購相關資訊

### 公司簡介

### 風險事項說明(申請登錄戰略新板公司適用)

### 主要業務項目

### 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

### 最近五年度簡明資產負債表

### 最近三年度財務比率

公司名稱：鐳洋科技股份有限公司 (股票代號：6980)

申請登錄：一般板 戰略新板

董事長	王奕翔
總經理	王奕翔
資本額	300,000,000 元
輔導推薦證券商	凱基證券股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	凱基證券股份有限公司 顏小姐(02)2181-8888#8108
註冊地國	(外國發行人適用)
訴訟及非訟代理人	(外國發行人適用)

## 輔導推薦證券商認購鐳洋科技股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	凱基證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司
認購日期	112年8月4日	
認購股數(股)	599,000	70,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.00%	0.23%
認購價格	新臺幣 70 元/股	
認購價格之訂定依據及方式	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場法、成本法及現金流量折現法等評價方式，以推算合理之股票價格，作為本推薦證券商認購鐳洋科技股份有限公司(以下簡稱鐳洋科技或該公司)興櫃股票價格之	

訂定依據；再參酌該公司產業概況、經營績效、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

- (1)市場法：如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，係透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整；
- (2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；
- (3)現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)：重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司。而該公司屬獲利穩定之產業，故本次輔導推薦證券商認購鐳洋科技股票茲就市場法-本益比法作為評估基準。

鐳洋科技成立於民國 104 年 4 月 17 日，目前資本額為新台幣 300,000,000 元，主要係提供射頻測試配件、半導體製程相關設備機台以及半導體 IC 設計或封裝廠之自動化產品及相關零組件，無線通訊應用之陣列天線、升降頻器、衛星製造及地面設備等高頻通訊產品。綜觀目前國內上市(櫃)公司，同為以電子產品測試認證服務或天線系統開發、設計及製造為主要營業項目之同業為耀登(股票代碼：3138；主要經營業務為天線系統開發、設計及製造、量測設備銷售及電子產品測試認證服務)、啟碁(股票代碼：6285；主要經營業務為衛星通訊系列產品、移動與家用之通訊系列產品及其他無線系列產品)、譚裕(股票代碼：3419；主係生產電子訊號連接裝置及天線相關零組件)、昇達科(股票代碼：3491；主要經營業務為無線通訊之微波、毫米波產品與射頻被動元件及天線等相關產品設計研發與製造)。茲將上述採樣同業及上市櫃類股最近三個月(112 年 4 月~112 年 6 月)之本益比彙整如下：

公司/月份	112 年 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月	平均
耀登(3138)	23.43	21.82	21.83	22.36
啟碁(6285)	12.17	11.18	11.64	11.66
譚裕(3419)	69.97	75.24	73.17	72.79
昇達科(3491)	40.00	38.42	38.24	38.89

上市通信網路業	29.40	28.68	27.56	28.55
上櫃通信網路業	22.66	24.07	24.48	23.74

資料來源：證交所及櫃檯買賣中心。

由上表得知，鐳洋科技之採樣同業、上市及上櫃通信網路業類股最近三個月(112年4月~112年6月)之平均本益比，其中謙裕最近三個月之平均本益比與其他同業相較均明顯偏高，故不予採納設算，而啟碁最近三個月之平均本益比與其他同業相較均明顯偏低，故予以排除，排除極端值後介於22.36~38.89倍之間，以該公司111年度經會計師查核之合併財務報告，每股稅後盈餘為2.49元，若以此每股盈餘與上述本益比區間為計算基礎，計算其參考價格區間約為55.68元~96.84元。

綜上，考量本益比法評價之每股參考股價區間為55.68元~96.84元，另經參酌鐳洋科技經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場情況，及興櫃市場流動性不足之風險，本輔導推薦證券商與鐳洋科技共同議定之每股認購價格為70元，介於上述參考價格區間內，應尚屬合理。

## 公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

### 一、公司介紹

鐳洋科技股份有限公司主要產品分為三大類包含射頻(RF)測試方案、自動化及先進射頻研發。射頻測試方案業務主要提供專業且完整的RF測試整合解決方案，包含各式陣列天線、升降頻模組、雷達定位系統，以及整機射頻方案設計開發與射頻校準方案與量產方案的規劃等。自動化業務則跨足代理日系及歐美利基高品質的被動元件產品，能提升客戶設備品質及效能。另110年該公司更跨足先進射頻研發業務，提供低軌衛星陣列天線模組設計、開發及系統整合解決方案。

### 二、公司沿革

年度	重要記事
民國104年	經濟部核准設立登記，實收資本額為新台幣60,000仟元整，主要營業項目為經營電子零組件批發。
民國105年	於汐止購入新辦公室，並於當年底遷入。
民國106年	啟用自有品牌產線擴張計劃。
民國107年	開始進行5G技術之研發。
民國108年	辦理現金減資18,000仟元，減資後實收資本額為42,000仟元。增加自主開發射頻測試儀器系列產品，提供系統整合方案。
民國109年	辦理現金增資58,000仟元，增資後實收資本額為100,000仟元。投資設立子公司RAPIDTEK HOLDING INC.，並經RAPIDTEK HOLDING INC. 轉投資設立上海鐳咏電子科技有限公司，擴展中國大陸市場。 榮獲鄧白氏中小企業菁英獎。
民國110年	變更公司名稱由「鐳洋電測科技股份有限公司」更名為「鐳洋科技股份有限公司」。

	<p>辦理盈餘轉增資 60,300 仟元，增資後實收資本額為 160,300 仟元。</p> <p>開拓新事業成立先進射頻研發中心。</p> <p>榮獲中華民國經濟部中小企業處第 24 屆小巨人獎、入圍國家磐石獎。</p> <p>受經濟部委託執行「低軌衛星之高能效用戶終端產品開發及供應鏈整合計畫」。</p>
民國 111 年	<p>辦理盈餘轉增資 40,000 仟元，增資後實收資本額為 200,300 仟元。</p> <p>辦理現金增資 7,000 仟元及發行認股權憑證新增資本 8,500 仟元，增資後實收資本額為 215,800 仟元。</p> <p>引進策略性投資人佳世達科技股份有限公司入股，增資後實收資本額為 249,700 仟元。</p> <p>啟用「次世代天線實驗室」。</p> <p>開拓新據點於青埔成立工程研發辦公室</p> <p>榮獲新北市第一屆新北企業精典獎。</p>
民國 112 年	<p>榮獲 2023 Deloitte BMC 卓越管理企業。</p> <p>協同中央大學打造立方衛星整測實驗室。</p> <p>辦理資本公積轉增資 43,000 仟元及現金增資 7,300 仟元，增資後實收資本額為 300,000 仟元。</p>

註：資本額變動年度月份係為經濟部核准通過日

### 三、公司經營理念

創立至今秉持「From Production to Product, From Giga to Tera」的產品線架構，一路跨足電子製造、電動車產業、物聯網、醫療產業下游，從設計、製造到量產測試，提供一站式客製化服務。

### 四、未來展望

#### (1)短期發展計畫：

- A. 加強鞏固既有客戶，並持續擴展新興市場，透過與客戶合作與評估市場區隔，以提升客製化的能力及更貼近客戶需求的服務，擴大市場佔有率並建構更有競爭力的價格。
- B. 提高附加價值高之產品銷售比重，並運用公司在產品開發及技術領先之優勢，建立緊密的行銷網。
- C. 加強上、下游產業資訊之蒐集，並提升供應鏈管理，迅速回饋市場需求，創造利基產品。

#### (2)長期發展計畫：

- A. 培養優秀專業行銷管理人才，並配合國際市場擬定銷售策略，持續開拓海外市場，擴展公司之客源。
- B. 透過與關鍵供應商合作，整合供應鏈資源，並與優良終端客戶建立長期夥伴關

係，快速反應市場需求。

- C. 透過5G陣列天線、雷達模組、高頻升降頻器、醫療高精度定位天線及低軌衛星產品等持續開發，成為全球5G關鍵產業鏈的重要角色。

#### 風險事項說明(登錄戰略新三板公司適用)

一、鐳洋科技公司係依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第三章規定申請股票登錄戰略新三板之公司，相關營運風險較高，且戰略新三板市場參與者之買方限合格投資人，請投資人特別注意。

二、鐳洋科技公司主要可能遭遇的產業與營運風險，在於射頻測試及先進射頻研發產業新穎且關鍵技術難度較高，故研發人員扮演相當重要的核心競爭力，而成熟的研發人員必須透過訓練及長期經驗累積，在市場上較難取得。因此，後續鐳洋科技需積極透過各項員工福利制度以吸引研發人才，以及透過建教合作方式來提供國內大學相關系所實習機會，達到公司培養種子幹部的目標。此外，也需透過鼓勵研發人員參與專業技能訓練及外界研討會等方式以加強技術交流，促使公司研發人員之專業能力更上一層樓並貼近客戶需求，降低研發人才不易培養與取得所帶來的營運風險。

TOP ^



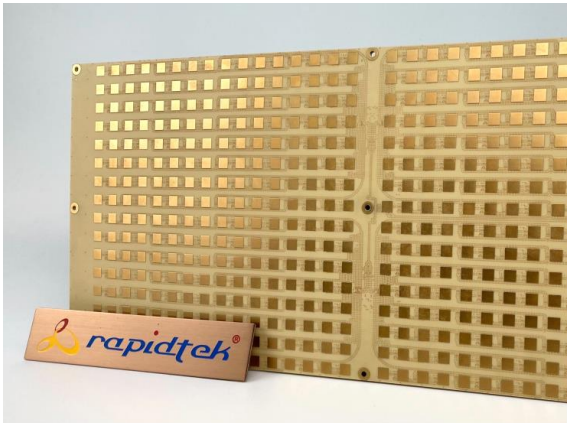
**主要業務項目：**

主要係從事射頻測試、智動化產品代理以及先進射頻研發之產品銷售。

全球通訊技術從 5G 的大頻寬、低延遲及大連結三大應用情境，更快速的朝向 B5G/6G 的全球化網路邁進，加速了毫米波、衛星通訊及人工智慧等多項新技術互相整合的商用機會，而新技術也將應用在零組件及產品上如晶片、天線、模組、用戶端設備及基站等，其中又以智慧城市、智慧工業、智慧交通及智慧醫療為重點發展領域，天線技術及產品持續扮演產品關鍵零組件之重要角色，推動應用商用化，進而將各種產業朝向智慧化與自動化發展。而本公司主要產品為射頻測試零組件、智動化產品及先進射頻研發之生產及銷售等，屬於產業中游。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

產品別	上游	中游(本公司)	下游
射頻測試零組件	化工產業 (電鍍)、金屬產業 (銅、不鏽鋼原料)	研發、製造、組裝等	網通產品廠商、行動通訊、電信裝置製造商、衛星電視服務業者
智動化產品	元件代工廠與供應商	零組件加工及代理	設備製造商、IC 晶片設計廠、封裝廠及系統整合商
先進射頻研發	半導體、電阻、電容、印刷電路板、變壓器、濾波器、機構元件、天線	研發、製造、組裝等	系統整合廠商、行動通訊、電信服務業者、衛星電視服務業者

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額 (千元)	佔總營 收 比重 (%)
射頻測試零件	 <p>治具 射頻屏蔽箱 射頻切換開關 升降頻調節器 射頻纜線及配件</p>	射頻測試係為消費性電子產品進行量產前及出貨前測試所需射頻測試。射頻測試產品主要用以測試或評估電子產品的接收與傳輸效能良率，確保受測物對無線頻譜的有效使用、傳輸之穩定度。	376,626	78.13
動產代理 智化品	 <p>COTO Technology Taiwan Agency-Rapidtek service@rapidtek.net www.rapidtek.net</p>	在半導體測試中，繼電器係用於連接和斷開測試介面版上的線路，從而進行各種測試和測量，透過繼電器不斷的切換電流路徑，給予受測物 IC 晶片不同訊號，測試晶片的效能(電壓、電流及電容)。	104,077	21.59
進頻發 先射研		由於低軌衛星移動速度很快，陣列天線低軌衛星地面接收站需要多個陣列天線，所整合的晶片非常多，內建諸多演算法、控制/驅動軟體與天線設計能力，透過快速切換數位電路演算法技術，可大幅降低陣列天線校正時間。	1,332	0.28
合計			482,035	100

TOP ^

## 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	107年 (註1)	108年 (註2)	109年 (註2)	110年 (註3)	111年 (註3)	112年截至 至6份止 (自結數)(註4)
	營業收入		173,300	266,081	412,641	419,490	482,035
營業毛利		68,775	96,951	189,991	174,370	176,773	85,189
毛利率(%)		39.69	36.44	46.04	41.57	36.67	38.39
營業外收入		107	578	3,581	5,089	38,313	13,077
營業外支出		1,240	4,211	9,570	6,026	2,598	3,410
稅前損益		29,258	19,757	87,695	63,059	61,657	16,148
稅後損益		24,209	14,596	70,698	50,741	52,605	12,461
每股盈餘(元)		2.01	1.29	4.74	2.53	2.49	0.42
股利發放	現金股利(元)	1.27	1.71	-	1.25	0.97 (註5)	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	1.67 (註6)	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	-	6.03	2.50	-	-

註1：107年度係依據我國企業會計準則編製之財務報表填列，並經會計師查核簽證之個體財務報告。

註2：109年度起首次適用IFRSs，並經會計師查核簽證之個體財務報告。

註3：110-111年度財務資料均係依據國際會計準則編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

註4：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

註5：本公司111年度現金股利24,870千元分別於112年5月4日及6月16日經董事會及股東會決議分配，並於112年7月12日發放。

註6：本公司係於112年6月16日股東會決議通過資本公積無償配股。

## 最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	107年 (註1)	108年 (註2)	109年 (註2)	110年 (註3)	111年 (註3)
	流動資產		155,809	241,677	300,827	313,563
固定資產		5,646	6,667	9,863	74,650	80,947
無形資產		-	212	2,816	6,772	5,475
其他資產		2,184	16,016	83,994	32,334	26,383
資產總額		163,639	264,572	397,500	427,319	785,988
流動分配前		81,552	189,151	167,287	130,139	189,411



負債	分配後	89,152	201,151	167,287	150,139	214,281 (註 4)
非流動負債		-	4,338	42,528	58,502	23,735
負債	分配前	81,552	193,489	209,815	188,641	213,146
總額	分配後	89,152	205,489	209,815	208,641	238,016 (註 4)
股本		60,000	42,000	100,000	160,300	249,700
資本公積		-	-	-	-	252,381
保留盈餘	分配前	22,087	29,803	87,781	78,222	70,827
	分配後	14,487	17,083	27,481	18,222	45,957(註 4)
其他權益		-	-	(96)	156	(66)
股東權益	分配前	82,087	71,083	187,685	238,678	572,842
總額	分配後	74,487	59,083	187,685	218,678	547,972(註 4)

註 1：107 年度係依據我國企業會計準則編製之財務報表填列，並經會計師查核簽證之個體財務報告。

註 2：108 年度起首次適用 IFRSs，並經會計師查核簽證之個體財務報告。

註 3：110-111 年度財務資料均係依據國際會計準則編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

註 4：本公司 111 年度現金股利 24,870 千元分別於 112 年 5 月 4 日及 6 月 16 日經董事會及股東會決議分配，並於 112 年 7 月 12 日發放。

TOP ^

最近三年度財務比率		109 年 (註 1)	110 年 (註 2)	111 年 (註 2)
財務比率	毛利率(%)	46.04	41.57	36.67
	流動比率(%)	179.83	240.94	355.41
	應收帳款天數(天)	78	94	68
	存貨週轉天數(天)	112	94	105
	負債比率(%)	52.78	44.15	27.12

註 1：係個體財務比率。

註 2：本公司自 111 年度起編製合併報表，並附列 110 年度比較數字。

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)